

独立行政法人日本学生支援機構が発行する
「ソーシャルボンド」への投資について

令和5年8月25日

宗)真言宗智山派
教学振興会

宗)真言宗智山派教学振興会は、独立行政法人日本学生支援機構(以下、同機構)が発行するソーシャルボンド(第72回日本学生支援機構債券、以下「本債券」という)への投資を実施しましたのでお知らせいたします。

ソーシャルボンドとは、社会的課題の解決に資するプロジェクト(ソーシャルプロジェクト)の資金調達のために発行される債券のことであり、ESG投資の対象となります。同機構は2023年4月、ソーシャルファイナンス・フレームワークについてICMA(International Capital Market Association/国際資本市場協会)が定義するソーシャルボンド原則に適合する旨、日本格付研究所(JCR)からセカンド・パーティー・オピニオンを取得しており、本債券は「ソーシャルボンド」として発行されます。

本債券の発行による調達資金は、同機構が担う奨学金事業のうち、貸与奨学金の財源として活用されます。奨学金事業は、我が国の教育面の課題解決に貢献します。本宗は、今後も社会に配慮した活動の推進に貢献できるよう努めてまいります。

<本債券の概要>

銘柄 第72回 日本学生支援債券

年限 2年

発行額 300億円

発行日 2023年9月7日

充当事業 第二種奨学金の貸与事業

以上